



内置高精度振荡、12 位 ADC、4 个定时器、2 路 UART、1 路 I2C、1 路 SPI、8K

Flash 存储器和 128B 可编程 E2PROM 的 8 位 MCU

主要特点

- 8 位单周期 8051 内核 CPU
 - 兼容 MCS51 指令集。
 - 双 DPTR，增加软件陷阱指令。
- 片上存储器
 - 8K+64 字节 FLASH，数据保持时间大于 10 年，写周期>1000 次。
 - 128 字节 EEPROM，数据保持时间大于 10 年，写周期>10000 次。
 - 512 字节 SRAM：256 字节 SRAM，256 字节 XRAM。
 - 支持在系统编程（ISP），仅需 4 个管脚（包括 VDD 和 VSS 在内）。
 - 支持 FLASH/EEPROM 的单字节写操作。
 - 支持 FLASH 分页加密，每 512 字节单独读写可控。
- 电源和复位
 - 工作电压：VDD=1.8V~5.5V。
 - 内置上电复位电路（POR）。
 - 内置低压复位电路（LVR），8 个复位点可选：1.8V、2.0V、2.5V、2.6V、2.8V、3.0V、3.5V、4.0V。
 - 内置低压检测电路（LVD），8 个检测点可选：2.2V、2.4V、2.5V、2.7V、2.9V、3.1V、3.65V、4.5V。
 - 内置低功耗低压复位/检测电路(LPLVD)，8 个检测点可选：2V、2.2V、2.5V、2.8V、3V、3.5V、4V、4.5V。停机模式(Stop)下可用。
- 时钟系统
 - 内置 32KHz 低频 RCL。
 - 内置 16MHz 高精度 RCH，精度±1.5% @VDD=2.0~5.5V，TA=-40°C~+105°C。
 - 支持外部输入外部高频振荡 4~16MHz，或者外部低频振荡 32.768KHz，两者复用同一组管脚，由信息区配置，默认为 32.768KHz 振荡。
 - 系统时钟分频：16/8/4/2/1/0.5/0.25MHz。
 - CPU 最高主频为 16MHz，Flash 访问时钟周期数根据时钟频率和电压配置。
- 输入/输出
 - 最大支持 18 个 IO。
 - 每个 IO 都可设置成 4 种模式：悬空输入/上拉输入/推挽输出/开漏输出。
 - I/O 驱动能力和斜率可调节。
 - P0/P1/P2 均具有键盘中断唤醒功能。中断极性可设。
 - 4 路外部中断输入，覆盖所有引脚，中断极性可设。
- 串行通信口
 - 2 路 UART 通讯口，可配置高精度波特率及同步工作模式。
 - 1 路 I2C，支持 100Kbps 和 400Kbps 传输速率。支持 Stop 模式下的地址匹配和系统唤醒。
 - 1 路 SPI 通讯口，最高支持 8M 数据传输速率 @MCLK=16MHz。

- 定时器
 - 2 个 16 位定时器 (T0、T1)，兼容传统 MCS51 功能。且 T0 支持方波输出，T1 支持 PWM 输出。
 - 1 个带捕获功能的 16 位定时器 T2，支持 4 路捕获通道，支持 1 对互补 PWM 波输出，占空比可以任意配置。
 - 1 个高级控制定时器(ATimer, T3)：16 位精度，支持 4 路捕获通道，4 对互补 PWM 输出，支持死区控制。
 - 1 个 8 位 WT 定时器，可产生四种频率蜂鸣信号：8K/4K/2K/1KHz，支持定时自动唤醒系统。
 - 内置独立看门狗(IWDT)和窗口看门狗(WWDT)。
- 工作模式
 - 正常工作模式。
 - 休眠 (Sleep) 模式。
 - 停机 (Stop) 模式。
- 模拟
 - 2 路轨到轨的模拟比较器 (ACMP)，内置 16 级电阻分压参考电平，内置基准电压可被选为电阻分压源。
 - 内置 16 通道的 12 位精度 ADC，VBG 电压和 VTS 采样，支持外部 13 路外部信号采样。最高采样频率 1Mbps@4.5V，支持外部引脚触、定时器触发等多种工作模式。
 - 内置温度传感器(VTS)，精度 4mV/°C。
- 工作温度
 - 环境温度：-40°C~+105°C。
- 封装形式：
 - TSSOP20(LCM08F08T20)
 - SSOP24(LCM08F08S24)

目录

1. 产品描述	4
2. 引脚描述	6
2.1 引脚封装	6
2.2 引脚复用	7
2.3 引脚功能	9
3 封装尺寸	11
4. 电气特性	13
4.1 绝对最大值	13
4.2 推荐工作条件	13
4.3 直流电气特性	14
5 历史版本	19



1. 产品描述

LCM08F08 是一款集成前端模拟信号处理的增强型 8 位 8051 内核微控制器(1T 工作模式), 指令集与标准的 80C51 完全兼容, 整体框图如图 1 所示。

LCM08F08 内置 8K 的 Flash, 用于存储程序代码(APROM), 128 字节 E2PROM, 用户保存用户特定配置信息, 这两个区域支持在应用编程(IAP)功能, 即用户可在程序中配置程序区和 E2PROM 区。APROM 区还可划出 2K 区域, 作为引导代码区域(LDROM), 该区域一旦划定以后, 和 APROM 区域均具有独立的地址空间、中断向量表, 任何时刻 CPU 只能工作在一个区域, 但可以通过 IAP 相互读写, LDROM 区通常存放用于系统编程(ISP)的引导代码(Boot Code), 串口通常作为 ISP 编程的通讯接口。为了方便烧录和校验, 整个 Flash 区域支持两线 ICP 烧录(在电路烧录), 并和调试接口复用。可通过加密位对 Flash 加密, 保障代码的安全。此外, LCM08F08 还内置 256 字节 SRAM、256 字节 XRAM 及 128 字节 E2PROM, 最多可达 22 个标准管脚, 调试时钟引脚与 Reset 复用, 调试与下载程序只需占用 2 个引脚。

LCM08F08 提供了丰富的功能模块, 包括:两个标准 16 位定时器 T0/T1, 兼容传统 MCS51 功能, T0 支持方波输出, T1 支持 PWM 输出。一个带有 4 路捕获功能和 1 对互补 PPG 输出功能的 16 位定时器 T2, 支持死区控制。一个高级定时器 ATimer(Advanced Timer, T3), 支持 4 通道捕获功能, 4 对互补 PWM 输出, 支持死区控制和其它模块的灵活同步。一个独立看门口(IWDT)和一个窗式看门狗(WWDT)。1 个 8 位 WT 定时器, 可产生 8K/4K/2K/1KHz 四种频率蜂鸣信号, 支持系统的低功耗自动唤醒。两个标准串行口(UART), 支持波特率的灵活配置和同步工作模式。一个 SPI, 一个 I2C 和一个 16 通道的 12 位 ADC。支持 4 路外部中断和键盘(KBI)中断, 全引脚覆盖。

LCM08F08 支持 3 组时钟源输入, 最高工作频率 16MHz, 所有时钟源支持软件切换立即生效(on-the-fly)。3 组时钟源包括: 外部晶振(支持高低晶振), 32KHz 内部 RCL 振荡时钟和精度为+/-1%的 16MHz 内部高频时钟。LCM08F08 提供多个电源检测模块, 支持上电复位、低压复位、低压检测, 以及专门的低功耗低压检测模块, 用于停机(Stop)模式下, 电源电压的检测。

LCM08F08 可运行在三种工作模式: 正常工作模式、休眠(Sleep)模式和停机(STOP)模式。正常工作模式时, 可以通过调节工作频率、关闭空闲模块等方式减少系统功耗。休眠(Sleep)模式时, 芯片主时钟关闭, 处理器停止运行但部分功能模块仍能够正常工作。停机(STOP)模式下芯片全部时钟关闭确保芯片功耗达到最低。高效、丰富的功能模块使 LCM08F08 可以灵活用于各种家电产品、无线充、马达控制等应用场合。

LCM08F08 内部框图如下：

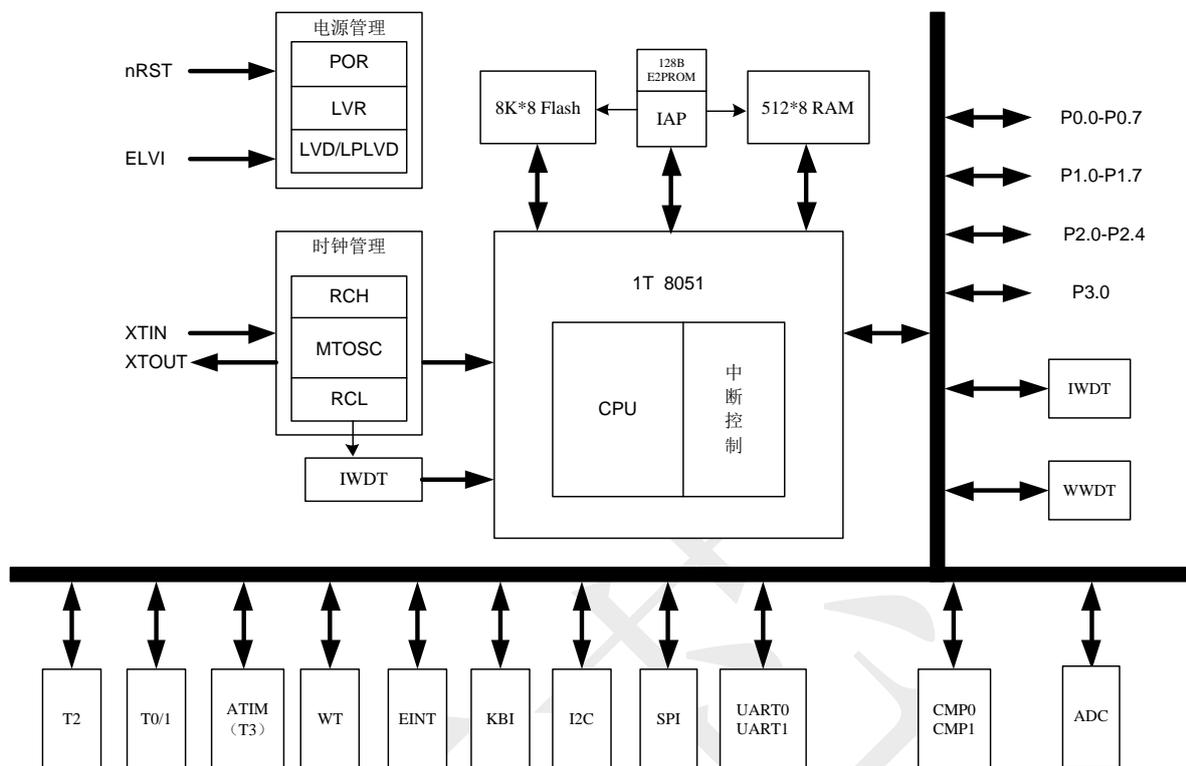


图 1 LCM08F08 内部框图

2. 引脚描述

2.1 引脚封装

TSSOP20 封装

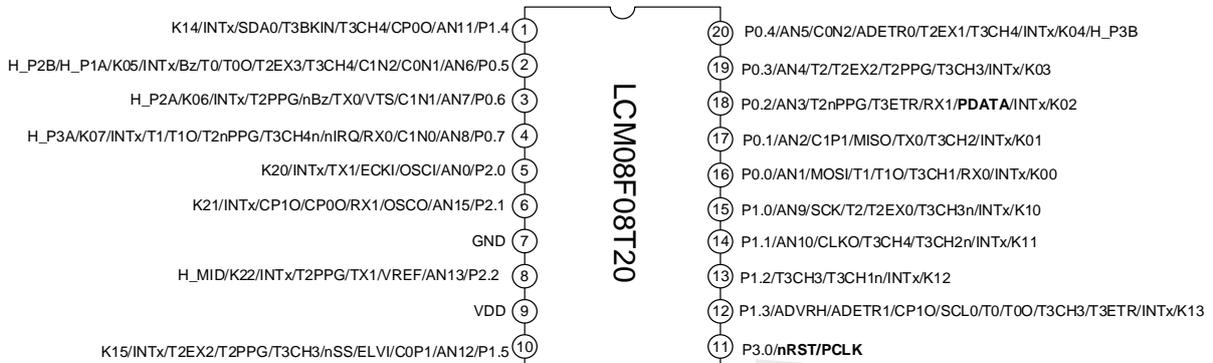


图 2 LCM08F08T20

SSOP24 封装

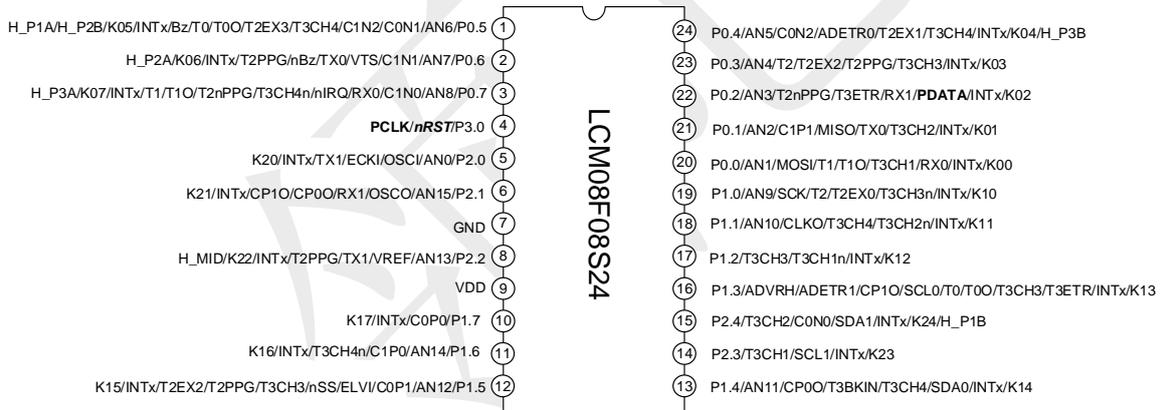


图 3 LCM08F08S24

2.2 引脚复用

表 1 引脚复用

引脚号		I/O	驱动能力 ^注 (mA) @3.3V		系统	定时器 0/1/2 /WT	高级 定时器 (T3)	键盘 中断	通信接 口	外部 中断	比较器	ADC	BMEF
TSS0 P20	SS0P 24		DS =0	DS =1									
16	20	P0.0	2	16	--	T1/T1O	T3CH1	KI00	MOSI/ RX0	INT0/ INT1/ INT3	--	AD1	
17	21	P0.1	2	16	--	--	T3CH2	KI01	MISO/ TX0	INT0/ INT1/ INT3	C1P1	AD2	
18	22	P0.2	2	16	PDAT	T2nPWM	ETR	KI02	[RX1]	INT0/ INT1/ INT3	--	AD3	
19	23	P0.3	2	16	--	T2/T2EX2 /T2PWM	T3CH3	KI03	--	INT0/ INT1/ INT3	--	AD4	
20	24	P0.4	2	8	--	T2EX1	T3CH4	KI04	--	INT0/ INT1/ INT3	C0N2	AD5/ ADCETR0	H_P3B
2	1	P0.5	2	8	--	T0/T0O/T 2EX3/BZ	T3CH4	KI05	--	INT0/ INT1/ INT3	C0N1 C1N2	AD6	H_P2B H_P1A
3	2	P0.6	2	8	VTS	T2PWM/ nBUZ	--	KI06	TX0	INT0/ INT1/ INT3	C1N1	AD7	H_P2A
4	3	P0.7	2	8	--	T1/T1O/ T2nPWM/ nIRQ	T3CH4 n	KI07	RX0	INT0/ INT1/ INT3	C1N0	AD8	H_P3A
15	19	P1.0	2	16	--	T2/T2EX0	T3CH3 n	KI10	SCK	INT1/ INT3	--	AD9	
14	18	P1.1	2	16	CLKO	--	T3CH4/ T3CH2 n	KI11	--	INT1/ INT3	--	AD10	
13	17	P1.2	2	16	--	--	T3CH3/ T3CH1 n	KI12	--	INT1/ INT3	--	--	
12	16	P1.3	2	16	ADVR H	T0/T0O	T3CH3 /ETR	KI13	SCL0	INT1/ INT3	CP10	ADCETR1	
1	13	P1.4	2	16	--	--	T3CH4 /TBRK	KI14	SDA0	INT1/ INT3	CP00	AD11	

杭州领芯微电子有限公司

10	12	P1.5	2	16	ELVI	T2EX2/ T2PWM	T3CH3	KI15	NSS	INT1/ INT3	C0P1	AD12	
	11	P1.6	2	8	--	--	T3CH4 n	KI16	--	INT1/ INT3	C1P0	AD14	
	10	P1.7	2	8	--	--	--	KI17	NSS	INT1/ INT3	C0P0	--	
5	5	P2.0	2	8	OSCI /CLKI	--	--	KI20	TX1	INT1/ INT2/ INT3	--	AD0	
6	6	P2.1	2	8	OSC O	--	--	KI21	RX1	INT1/ INT2/ INT3	CP00/ CP10	AD15	
8	8	P2.2	2	8	VREF	T2PWM	--	KI22	[TX1]	INT1/ INT2/ INT3	--	AD13/ H_MID	H_MID
	14	P2.3	2	16	--	--	T3CH1	KI23	SCL1	INT1/ INT2/ INT3	--	--	
	15	P2.4	2	16	--	--	T3CH2	KI24	SDA1	INT1/ INT2/ INT3	C0N0	--	H_P1B
11	4	P3.0	2	8	RST/ PCLK	--	--	--	--	--	--	--	
9	9	VDD	--	--	VDD	--	--	--	--	--	--	--	
		VDDA	--	--	VDDA	--	--	--	--	--	--	--	
7	7	VSS	--	--	VSS	--	--	--	--	--	--	--	
		VSSA	--	--	VSSA	--	--	--	--	--	--	--	

- 注:**
1. 该驱动能力以 3.3V 标准设计，5V 电压下可以达到更高的驱动能力，实际驱动能力请参考电气特性。
 2. 所有 I/O 的驱动能力都可以调节，请寄存器 GPIO_DS0~GPIO_DS3 的描述。
 3. 所有 I/O 的跳转 Rate 均可以按组设置，当使能 SlowRate 以后，可以减少 PAD 干扰，请参见 GPIO_SR 寄存器描述。

2.3 引脚功能

表 2 引脚功能描述

I/O	管脚属性	管脚描述	引脚位置
端口			
P0.0-P0.7	I/O	8 位双向 I/O 口, 可位操作	P0.0~P0.7
P1.0-P1.7	I/O	8 位双向 I/O 口, 可位操作	P1.0~P1.7
P2.0-P2.4	I/O	5 位双向 I/O 口, 可位操作	P2.0~P2.4
P3.0	I/O	1 位双向 I/O 口, 可位操作	P3.0
烧录			
[PCLK]	I	编程时钟输入脚, 与复位引脚复用	P3.0
[PDATA]	I/O	编程数据输入输出脚	P0.2
系统			
nRST	I	外部复位脚, 低电平有效	P3.0
CLKO	O	时钟输出	P1.1
INT0	I	外部中断 0	P0.0~P0.7
INT1	I	外部中断 1	P0.0~P0.7, P1.0~P1.7, P2.0~P2.4
INT2	I	外部中断 2	P2.0~P2.4
INT3	I	外部中断 3	P0.0~P0.7, P1.0~P1.7, P2.0~P2.4
ELVI	I	低压检测外部输入电压	P1.5
VREF	O	基准电压	P2.2
OSCI	I	外部晶振输入脚	P2.0
OSCO	O	外部晶振输出脚	P2.1
CLKI	I	外部时钟输入脚	P2.0
定时器(T0,T1,T2)			
T0	I	T0 外部计数时钟输入	P0.5, P1.3
T0O	O	T0 方波输出	P0.5, P1.3
T1	I	T1 外部计数时钟输入	P0.0, P0.7
T1O	O	T1 PWM 输出	P0.0, P0.7
T2	I	T2 外部计数时钟输入	P0.3, P1.0
T2EX0~T2EX3	I	T2 捕获输入	P0.3~P0.5, P1.0, P1.5
T2PWM	O	T2 PWM 输出	P0.3, P0.6, P1.5, P2.2
T2nPWM	O	T2 PWM 方向输出	P0.2, P0.7
nIRQ	O	WT IRQ 输出	P0.7
BUZ	O	蜂鸣器正相输出	P0.5
nBUZ	O	蜂鸣器反相输出	P0.6
KBI			
KI00~KI07	I	P0 口 8 位键盘中断	P0.0~P0.7
KI10~KI17	I	P1 口 8 位键盘中断	P1.0~P1.7
KI20~KI24	I	P2 口 5 位键盘中断	P2.0~P2.4
通信接口(UART0/1, I2C, SPI)			
TX0	O	UART0 数据输出脚	P0.1, P0.6,

杭州领芯微电子有限公司

I/O	管脚属性	管脚描述	引脚位置
RX0	I	UART0 数据输入脚	P0.0, P0.7,
TX1	O	UART1 数据输出脚	P2.0,P2.2
RX1	I	UART1 数据输入脚	P0.2,P2.1
SDA0	I/O	I2C 数据输入输出脚	P1.4
SCL0	I/O	I2C 时钟输入输出脚	P1.3
SDA1	I/O	I2C 数据输入输出脚	P2.4
SCL1	I/O	I2C 时钟输入输出脚	P2.3
NSS	I/O	SPI 片选信号	P1.5
MISO	I/O	SPI 主入从出	P0.1
MOSI	I/O	SPI 主出从入	P0.0
SCK	I/O	SPI 时钟	P1.0
高级定时器(T3)			
T3CH1	I/O	高级定时器通道 1, 可作为捕获输入 1 和 PWM1 输出;	P0.0, P2.3
T3CH1n	O	高级定时器互补通道 1, 互补 PWM1 输出;	P1.2
T3CH2	I/O	高级定时器通道 2, 可作为捕获输入 2 和 PWM2 输出;	P0.1, P2.4
T3CH2n	O	高级定时器互补通道 2, 互补 PWM2 输出;	P1.1
T3CH3	I/O	高级定时器通道 3, 可作为捕获输入 3 和 PWM3 输出;	P0.3, P1.2, P1.3, P1.5
T3CH3n	O	高级定时器互补通道 3, 互补 PWM3 输出;	P1.0,
T3CH4	I/O	高级定时器通道 4, 可作为捕获输入 4 和 PWM4 输出;	P0.4, P0.5, P1.1, P1.4
T3CH4n	O	高级定时器通道 4, 互补 PWM4 输出	P0.7, P1.6
ETR	I	高级定时器外部触发	P0.2, P1.3
TBRK	I	高级定时器刹车(Break)输入	P1.4
模拟比较器(ACMP0/1)			
C0P	I	比较器 0 正端输入	P1.7
C1P	I	比较器 1 正端输入	P1.6/P0.1
C0N	I	比较器 0 负端输入	P2.4/P0.5/P0.4
C1N	I	比较器 1 负端输入	P0.7
CP0O	O	比较器 0 输出	P1.4/P2.1
CP1O	O	比较器 1 输出	P1.3/P2.1
ADC 模数转换			
AD0~AD15	I	AD 电压采通道	P2.0,P0.0~P0.7,;P1.0, P1.1,P1.4,P1.5,P2.2,P1.6,P2.1
ADVRH	I/O	AD 正参考电压外接管脚功能或者 ADC 正电压输出管脚, 受 ADPREF 寄存器控制	P1.3
ADCETRO/ ADCETR1	I	ADC 外部触发输入引脚	P0.4, P1.3
Power supply			
VDD	P	电源电压	
VSS	P	地	

注: 管脚属性这一列中, P 表示 电源管脚, I/O 表示通用输入/输出脚, I 表示输入脚, O 表示输出脚。

3 封装尺寸

TSSOP20

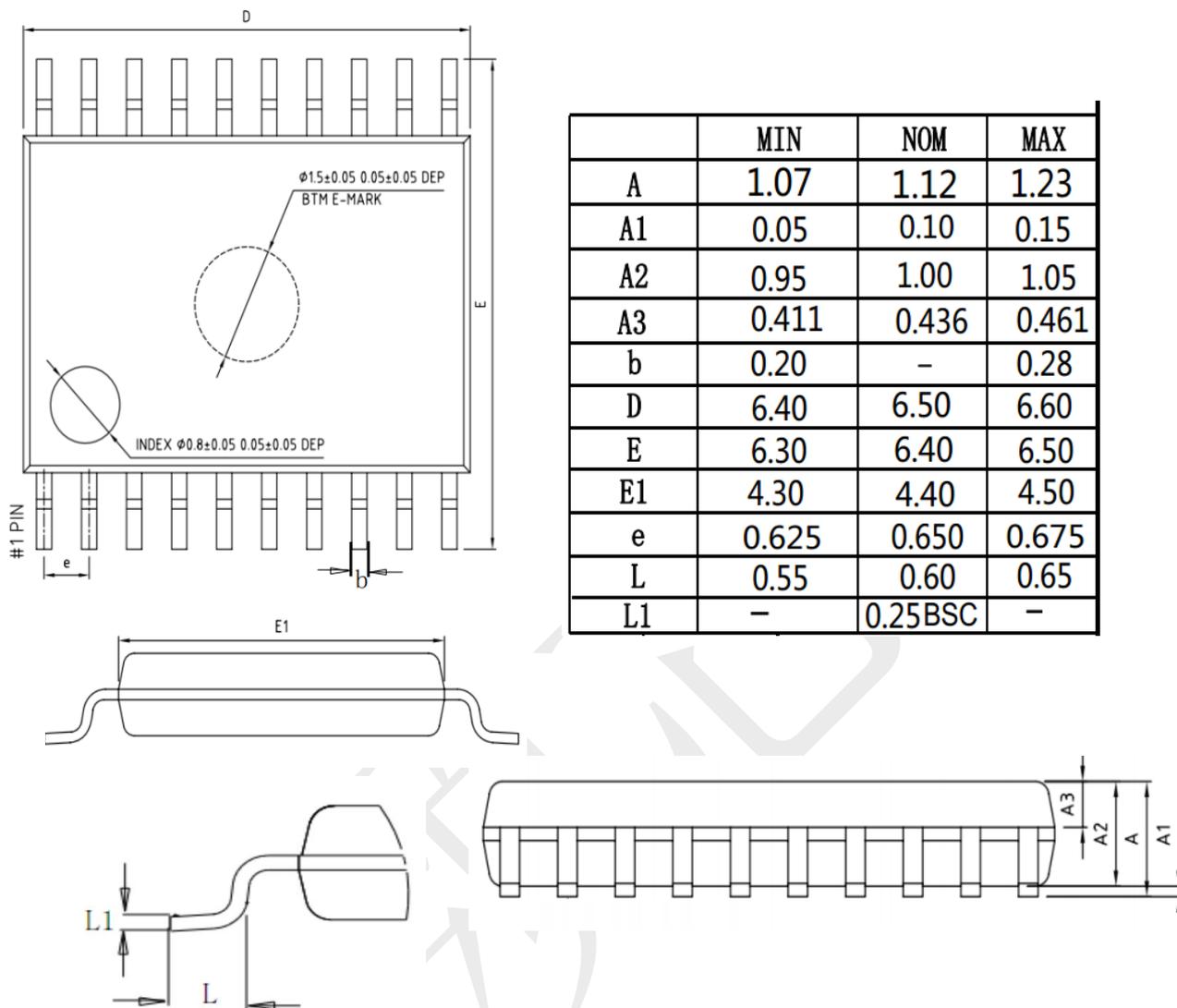


图 4 TSSOP20 外形尺寸

SSOP24

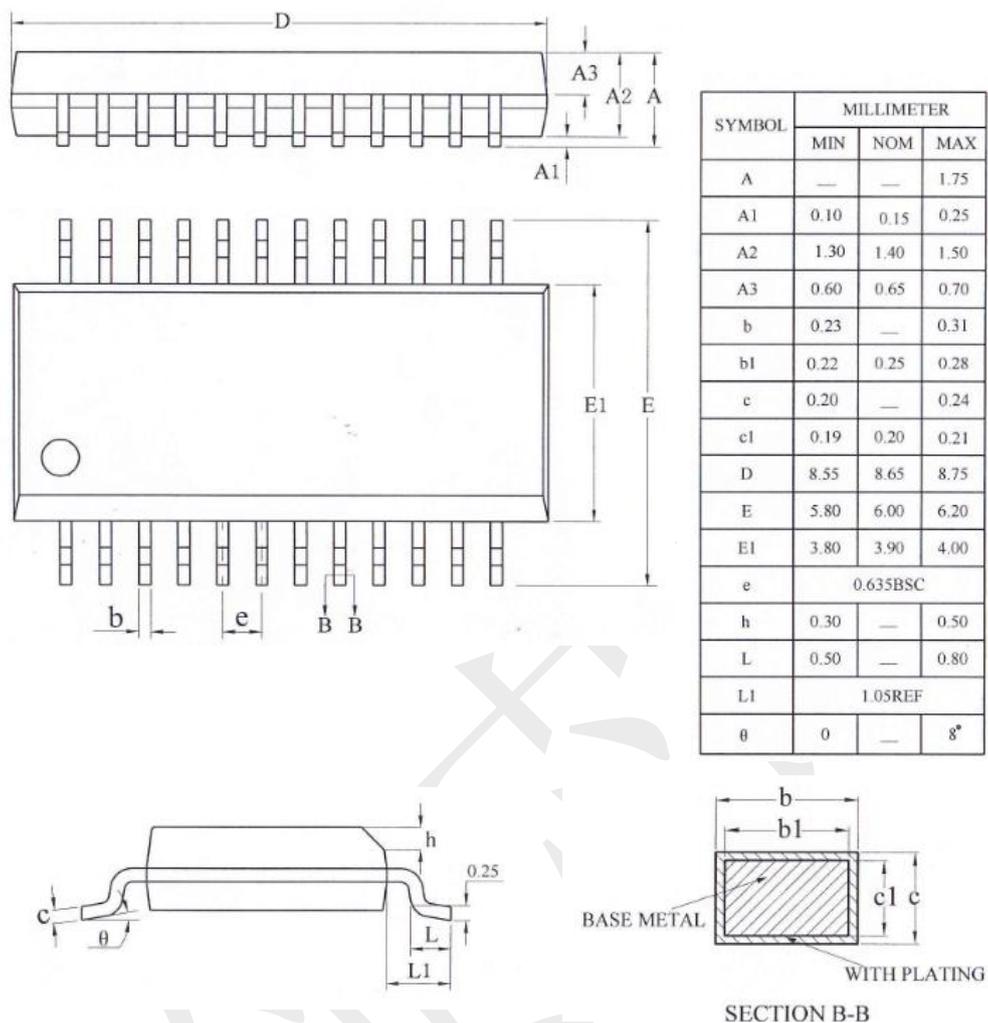


图 5 SSOP24 外形尺寸

4. 电气特性

4.1 绝对最大值

如果器件工作条件超过“绝对最大值”，就可能会对器件造成永久性损坏。这些值仅为运行条件极大值，我们建议不要使器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大值条件下，其可靠性会受到影响。

表 3 电压特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V_{DD}	-	-0.3	-	5.5V	V
输入电压	V_{IN}	-	-0.3	-	$V_{DD}+0.3$	

注：所有电压都以 V_{SS} 为参考。

表 4 电流特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
流入 V_{DD} 的总电流	I_{VDD}	-	-	-	80	mA
流出 V_{SS} 的总电流	I_{VSS}	-	-	-	80	
管脚注入电流	I_{INJ}	$V_{IN} > V_{DD}$ 或 $V_{IN} < V_{SS}$	-4	-	4	
		$V_O > V_{DD}$ 或 $V_O < V_{SS}$	-4	-	4	
总注入电流	ΣI_{INJ}	-	-20	-	20	

表 5 热特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
环境温度	T_A	-	-40	-	105	°C
存储温度	T_{STG}	-	-55	-	125	
结温	T_J	-	-	-	150	
热阻	θ_{JA}	-	-	78	-	°C/W
总功耗	P_D	-	-	-	500	mW

表 6 ESD 保护和 Latch-up 免疫特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
HBM	V_{HBM}	MIL-STD-883H	± 4000	-	-	V
MM	V_{MM}	JESD22-A115	± 200	-	-	
CDM	V_{CDM}	JESD22-C101E	± 1000	-	-	
Latch-up 触发电流	I_{LAT}	JEDEC standard NO.78D 2011.11	± 100	-	-	mA
V_{DD} 过压	V_{LAT}		TBD	-	-	V

4.2 推荐工作条件

表 7 工作条件

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	V_{DD}	-	1.8	-	5.5	V

杭州领芯微电子有限公司

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
CPU 时钟频率	F _{CPU} 注	V _{DD} >1.8V	0	-	4	MHz
		V _{DD} >3.0V			16	
上电复位释放电压	V _{POR}	-	-	1.8	-	V
上电复位延迟时间	t _{PWRT}	-	1	20	-	ms
VDD 上升速率	S _{VDD}	确保能够产生内部上电复位信号	0.1	-	-	V/ms
RAM 保持电压	V _{DR}	T _A =-40~105℃	1.8	-	-	V

注：不同电压条件下，需要设置 Flash 的读时延

4.3 直流电气特性

本芯片典型工作电压 3.3V / 5.0V，除非特别指明，否则典型值是在 VDD=3.3V 注、TA=25℃ 条件的测试结果。直流电气特性还在不断完善中，TBD 部分将会逐步更新。

表 8 电流特性 (3.3V)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电流	I _{WORK}	MCLK=1MHz, RCH/16	-	2.0	-	mA
		MCLK=2MHz, RCH/8	-	2.4	-	
		MCLK=4MHz, RCH/4	-	3.0	-	
		MCLK=8MHz, RCH/2	-	4.8	-	
		MCLK=16MHz, RCH/1	-	6.6	-	
		MCLK 采用外部晶振 CRY, 工作时, 最小增益	-	+0.15	-	
待机电流	I _{SLEEP}	MCLK=0.5MHz, RCH/32	-	0.5	-	mA
		MCLK=1MHz, RCH/16	-	0.6	-	
		MCLK=2MHz, RCH/8	-	0.68	-	
		MCLK=4MHz, RCH/4	-	0.77	-	
		MCLK=8MHz, RCH/2	-	1.0	-	
		MCLK=16MHz, RCH/1	-	1.4	-	
		MCLK 采用外部晶振 CRY, 工作时最小增益	-	+0.15	-	uA
停机电流	I _{STOP}	所有模块关闭	-	0.3	-	uA

注：测量电流特性时遵循下列条件：

- * 所有 IO 都设置成输出低电平，无负载，对 SRAM 进行循环访问。
- * 除非特别指明，所有外设都关闭。

表 9 电流特性 (5V)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电流	I _{WORK}	MCLK=1MHz, RCH/16	-	3.5	-	mA
		MCLK=2MHz, RCH/8	-	4.0	-	
		MCLK=4MHz, RCH/4	-	5.0	-	

杭州领芯微电子有限公司

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		MCLK=8Mhz, RCH/2		7.5		
		MCLK=16Mhz, RCH/1		10.5		
		MCLK 采用外部晶振 CRY, 工作时, 最小增益	-	+0.17	-	
待机电流	I _{SLEEP}	MCLK=0.5MHz, RCH/32	-	0.75	-	mA
		MCLK=1MHz, RCH/16	-	0.95	-	
		MCLK=2MHz, RCH/8	-	1.0	-	
		MCLK=4MHz, RCH/4	-	1.2	-	
		MCLK=8MHz, RCH/2		1.57		
		MCLK=16MHz, RCH/1		2.25		
		MCLK 采用外部晶振 CRY, 工作时最小增益	-	+0.17	-	uA
停机电流	I _{stop}	所有模块关闭	-	0.4	-	uA

注: 测量电流特性时遵循下列条件:

- * 所有 IO 都设置成输出低电平, 无负载。
- * 除非特别指明, 所有外设都关闭。

表 10 I/O 特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位		
高电平输入电压	V _{IH}	所有 IO	0.4*V _{DD}	-	V _{DD}	V		
低电平输入电压	V _{IL}	所有 IO			0.3*V _{DD}			
输入迟滞	V _{HYS}	所有 IO		TBD		mv		
输出管脚拉电流	I _{OH}	V _{DD} =3.3V, V _{OH} =0.7*V _{DD}	弱驱动 (DS=0)	T0 类型 ^{注1}	-	4.5	-	mA
				T4 类型	-	4.5	-	mA
				T8 类型	-	4.5	-	mA
			强驱动 (DS=1)	T0 类型	-	11	-	mA
				T4 类型	-	11	-	mA
				T8 类型	-	20	-	mA
		V _{DD} =5V, V _{OH} =0.7*V _{DD}	弱驱动 (DS=0)	T0 类型	-	9	-	mA
				T4 类型	-	9	-	mA
				T8 类型	-	9	-	mA
			强驱动 (DS=1)	T0 类型	-	20	-	mA
				T4 类型	-	25	-	mA
				T8 类型	-	45	-	mA
输出管脚灌电流	I _{OL}	V _{DD} =3.3V, V _{OL} =0.3*V _{DD}	弱驱动 (DS=0)	T0 类型	-	4.7	-	mA
				T4 类型	-	4.7	-	mA
				T8 类型	-	4.7	-	mA
			强驱动 (DS=1)	T0 类型	-	16	-	mA
				T4 类型	-	16	-	mA
				T8 类型	-	60	-	mA
		V _{DD} =5V,	弱驱动	T0 类型	-	9	-	mA

杭州领芯微电子有限公司

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位	
		$V_{OL}=0.3*V_{DD}$	(DS=0)	T4 类型		9		mA
				T8 类型		9		mA
			强驱动 (DS=1)	T0 类型	-	30	-	mA
				T4 类型	-	30	-	mA
				T8 类型	-	90	-	mA
总电流	I_{total}	-	所有端口	-	TBD	-	mA	
端口内置上拉电阻	R_{pu}	$V_{IN}=0V$	T0 类型	-	20	-	kΩ	
			T4 类型		30			
			T8 类型		30			
端口输入漏泄电流 (高温)	I_{IL}	$V_{SS}<V_{PIN}<V_{DD}, T_A=85^{\circ}C$		-	±20	±100	nA	
滤波宽度	$T_{PW}(IO)$	外部复位脚		8	10	23	us	

注：T0 类型为与 RST 复用的 IO(P3.0)；T4,T8 IO 功能相同，其中 T8 为强驱动 IO：P0.0、P0.1、P0.3、P1.0、P1.1、P1.2、P1.5

表 11 系统监控与复位特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
带隙基准电压	V_{BG}	1.8~5.5V, -10~85°C	1.24	1.25	1.26	V
		1.8~5.5V, 其他温度	1.21	1.25	1.29	
低压复位电压(LVR)	V_{LVR}	LVRS=000	-	1.8	-	V
		LVRS=001	-	2.0	-	
		LVRS=010	-	2.5	-	
		LVRS=011	-	2.6	-	
		LVRS=100	-	2.8	-	
		LVRS=101	-	3.0	-	
		LVRS=110	-	3.5	-	
		LVRS=111	-	4.0	-	
LVR 释放迟滞电压	$V_{HYS}(LVR)$	-	-	100	-	mV
LVR 模块工作电流	I_{LVR}	SLEEP 模式开启	-	20	-	uA
LVD 检测电压	V_{LVD}	LVLS= 000	-	2.2	-	V
		LVLS = 001	-	2.4	-	
		LVLS = 010	-	2.5	-	
		LVLS = 011	-	2.7	-	
		LVLS = 100	-	2.9	-	
		LVLS = 101	-	3.1	-	
		LVLS = 110	-	3.65	-	
		LVLS = 111	-	4.5	-	
LVD 释放迟滞电压	$V_{HYS}(LVD)$	-	100	-	200	mV
LVD 模块工作电流	I_{LVD}	SLEEP 模式开启	-	40	-	uA

杭州领芯微电子有限公司

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
低功耗低压检测 (LPLVD)	V_{IVD}	LPLVDSET=000	-	2	-	V
		LPLVDSET=001	-	2.2	-	
		LPLVDSET=010	-	2.5	-	
		LPLVDSET=011	-	2.8	-	
		LPLVDSET=100	-	3.0	-	
		LPLVDSET=101	-	3.5	-	
		LPLVDSET=110	-	4	-	
		LPLVDSET=111	-	4.5	-	
LPLVD 释放迟滞电压	$V_{HYS(LPLVD)}$	-	100		270	
LVD 模块工作电流	I_{LPLVD}	STOP 下开启 LPLVD	-	2	-	uA

表 12 模拟比较器特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
典型值工作条件为 $V_{DD}=3.3V$, 温度=25°C, $V_{cm}=V_{DD}/2$ 。						
输入失调电压* (CPP 上升沿)	V_{os}	-	-10	0	10	mV
输入共模电压	V_{cm}	响应时间<160ns	0	-	V_{DD}	V
共模抑制比	CMRR	室温 25°C	-	1	-	mV/V
比较器迟滞电压	V_{hyster}		-	15	-	mV
启动延迟时间	T_{str}		-	0.5	1	us
响应时间	上升沿	T_{rt} VDD 做分压电阻基准	-	100	200	ns
	下降沿		-	100	200	ns
工作电流	I_{cmp}	-	-	25	35	uA
CVREF 稳定时间	T_{scvr}	-	-	1	-	us

表 13 振荡与时钟特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
经过校准的 RCH 频率	F_{RCH}	1.8~5.5V, -10~50°C	15.8	16	16.2	MHz
		1.8~5.5V, -40~105°C	15.7	16	16.25	
RCH 工作电流	I_{RCH}	5.0V, 25°C	-	100	300	uA
RCL 频率	F_{RCL}	1.8~5.5V, -40~105°C	28	32	36	KHz
RCL 工作电流	I_{RCL}	-	-	0.4	-	uA

表 14 ADC 特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
ADC 工作电压	V_{avdd}	1.8~5.5V, -40~105°C	2.0 ^{注1}			V
ADC 工作电流	I_{ADC}	5.0V, 25°C				uA
ADC 采样电压			5 ^{注2}		V_{REF}	V
ADC 分辨率	N_R	-	12			位
ADC 采样率	V_{ain}	-	-	500	1000 ^{注3}	KSPS

杭州领芯微电子有限公司

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
ADC 使能时间	T_{adcen}	-	-	10	-	uS
DNL(Differential non-linearity error)	DNL	-	-	3	-	LSB
INL(Integral non-linearity error)	INL	-	-	+/-3	-	LSB
OE (Offset Error)	OE	-	-	+/-2	-	LSB

注1: 当电压低于 2.7V 时, 建议采用 VDD 作为参考电压, 内部参考电压最低为 2.5V

注2: 5mv 分辨精度样片要求 MCU 处理 Sleep 状态, 量产片正常工作模式即可。

注3: 分辨率降低到 10 位



5 历史版本

版本	日期	修改人	修改说明
V1.0	2021.03.16	M.D	初版
V1.1	2021.03.16	WU.JH	增加引脚复用表 增加各模块面积数据
V1.2	2021.03.17	Hu.JB	ADC 第一版修改完毕
V1.3	2021.05.27	W.Y	修改引脚复用表
V1.4	2021.06.01	W.Y	修改引脚复用表 增加三个 ADC 通道
V1.5	2021.06.04	Fu.MY	修改产品描述、引脚封装、引脚复用
V1.6	2022.02.15	Fu.MY	修改引脚封装、引脚复用
V1.7	2022.03.01	Fu.MY	校正全文